

AI 市場 成長 IBM 積極布局

2018年9月27日

2018年9月27日，IBM 宣佈將與 PCB 製造商 (PCB) 及 IC 載體 (IC Carrier) 製造商合作，共同開發 AI 晶片。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。

IBM PCB 與 AI 晶片合作

根據 IDC 的預測，2018 年 PCB 市場將增長 25%。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。

IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。

IBM AI 晶片 積極布局

IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。IBM AI 晶片 積極布局

- 積極布局 AI 晶片市場
- 與 PCB 製造商合作
- 採用 GPU 晶片
- IBM 積極布局 AI 晶片市場

2018年9月27日

IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。

2018年9月27日

IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。IBM 表示，這項合作將有助於 AI 晶片在 AI 應用領域的廣泛部署。

IBM 台灣 www.ibm.com/tw

IBM Facebook www.facebook.com/IBMTaiwan

IBM Think Blog Taiwan www.ibm.com/blogs/think/tw-zh/

IBM 台灣

IBM 台灣 Emma Chung 02-8723-9616 emmasc@tw.ibm.com

<https://taiwan.newsroom.ibm.com/index.php?s=20295&item=122440>